

## 전기방사한 폴리솔폰 부직포의 형태학적 특성

차동일, 정윤호, 김학용, 이덕래, 김효대 \*

전북대학교 공과대학 섬유공학과, \*(주)코오롱 기술연구소

### Morphological Characterization of Polysulfone Nonwoven Prepared by Electrospinning

Dong Il Cha, Yoon Ho Jung, Hak Yong Kim<sup>†</sup>, Douk Rae Lee, Hyo Dai  
Kim \*

Department of Textile Engineering, Chonbuk University, Chonju, Korea,

\* Kolon Industries Inc, Kumi, Korea

† e-mail: khy@moak.chonbuk.ac.kr

#### 1. 서 론

폴리솔폰은 내화학성, 내열성, 내기수분해성, 내염성, 강인한 기계적 성질, 내충격성이 우수한 재료로 치수정밀도와 치수안정성이 매우 뛰어난 고분자이다. 이런 뛰어난 특성으로 인해 필터 플레이트, 한외여과장치(기체 분리막), 전기 · 전자공업분야(전기콘센트소재), 의료용 분야(인공치골, 인공신장기용 박막, 고온에서의 멸균을 필요로 하는 수술용 받침대, 혈액투석용 필터 등) 등 여러 분야에서 이용되고 있다. 최근 나노섬유기술에 관한 관심이 커지면서 부각된 전기방사를 이용하여 폴리솔폰 부직포를 제조하였다. 전기방사란 고분자 용액이나 용융된 고분자에 고전압의 전하를 걸어주어 부직포를 접속할 수 있는 금속소재의 콜렉터(collector)와 팁사이에 전기장을 형성시켜 부직포를 제조하는 방법이다. 기존의 섬유 제조 공정에 비해 전기방사는 매우 공정이 단순하여 설비비를 절감할 수 있다. 이런 전기방사를 이용할 경우 1 micron 이하의 굵기를 가지는 섬유를 얻을 수 있어 촉감이 매우 우수하다. 전기방사를 이용하여 제조된 부직포는 다공성이 우수하며 membrane-like textile로서 기존의 부직포 필터에 비해 비표면적이 크기 때문에 필터링 효과를 증가시킬 수 있어 필터 분야나 박막분야에서 유용하게 이용될 수 있을 것이다. 따라서 본 실험에서는 폴리솔폰을 전기방사 조건에 따라 섬유의 굵기와 웨브의 형태구조 변화를 관찰하고자 한다.

#### 2. 실 험

##### 2.1 재료 및 실험 장치

폴리슬론 칩은 Basf 사의 칩을 사용하였으며 용매는 N-N dimethylene formamide(DMF)와 tetrahydrofuran(THF)을 각각 혹은 비율별로 혼합하여 용액을 제조하였다. 고전압 발생장치는 청파 EMT 사의 제품으로 전압 범위가 0~60 kV이며 임의로 전압의 크기를 조절할 수 있는 것을 이용하였다. 콜렉터는 지름이 110 mm인 스틸 원형 드럼을 사용하였으며 텁은 유리피펫을 이용하여 방사하였다.

## 2.2 부직포의 제조

용액의 농도는 12~18 wt%까지 2 wt% 간격으로 부직포를 제조하였으며 방사거리 (tip-to-collector distance, TCD)는 7~16 cm까지 3 cm간격으로 전기방사 실험을 하였다. 전압은 9~18 kV까지 3 kV간격으로 전기방사 실험을 하였다.

## 2.3 SEM측정

방사한 섬유의 직경과 웨브의 형태를 분석하기 위하여 주사전자현미경 (scanning electron microscopy, SEM, X-650, Hitachi, Japan)을 이용하였다. 섬유의 방향성 측정을 용이하게 하기 위해 부직포의 MD(machine direction)와 CD(cross direction)를 구분하여 측정하였다.

## 2.4 부직포의 형태변화 측정

각각의 조건에 의해 제조된 부직포의 SEM사진을 image analyzer (Image-Pro PLUS, Media Cybernetics co., USA)을 이용하여 한 샘플 당 100가닥의 섬유를 무작위로 선택하여 굵기와 방향성 그리고 부직포의 형태를 비교하였다.

## 3. 결과 및 고찰

Fig. 1은 DMF/THF의 혼합 용매의 조성비에 따라 제조한 폴리슬론 웨브의 형태를 보인 그림이다. 용매로 DMF만을 사용하여 방사한 것이 (a)이고 DMF와 THF를 혼합하여 방사한 것이 (b)인데 (a)에 비해 (b)가 더 섬유화가 잘 이루어지고 비드 (beed)의 수도 현저히 감소하는 것을 알 수 있다. Fig. 2는 폴리슬론 농도에 따른 부직포의 전자현미경 사진을 보인 그림으로 고분자 농도가 증가함에 따라 비드의 수가 감소하는 것을 확인할 수 있으며 섬유화가 더 잘 이루어지는 것을 알 수 있다. Fig. 1과 2의 사진들을 비교한 결과 용액의 농도보다는 혼합 용매를 사용할 경우가 섬유화가 보다 용이함을 알 수 있다. 전기방사할 경우에 용매의 농도나 공정 인자인 방사거리, 가한 전압의 크기 등도 중요하나 혼합 용매를 사용하는 것이 보다 섬유화가 쉬운 것을 알 수 있다.

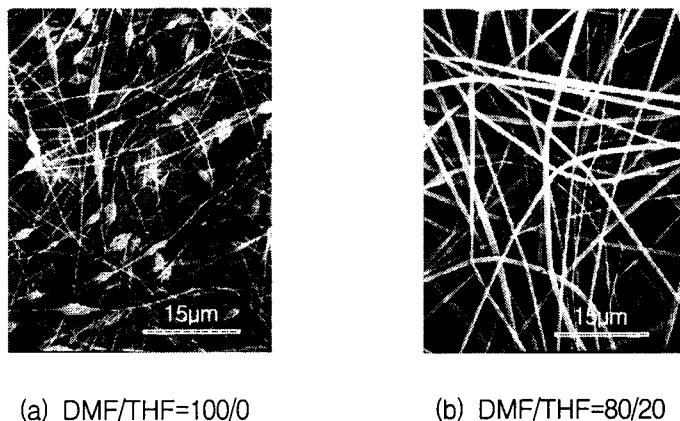


Fig. 1. SEM photographs of polysulfone nonwoven electrospun as a function of co-solvent ratio of DMF/THF.

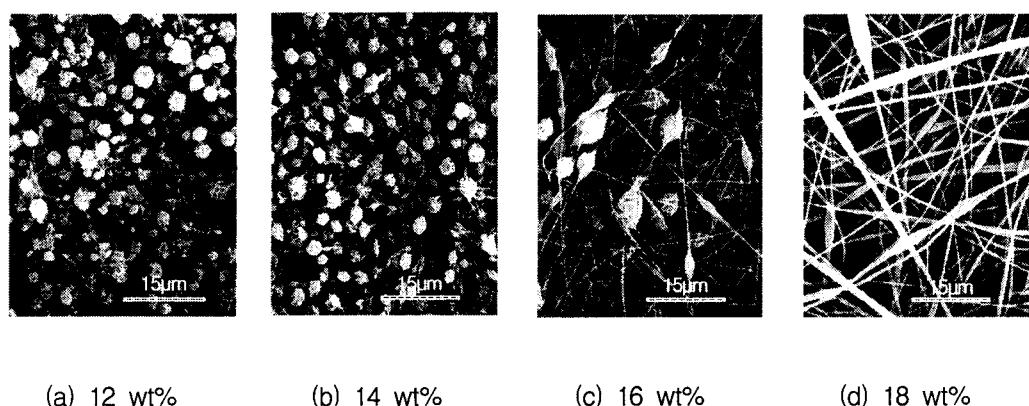


Fig. 2. SEM photographs of polysulfone nonwoven electrospun as a function of its concentration dissolved in DMF.

#### 4. 참고 문헌

1. J. Doshi and D. H. Reneker, *J. Electrostatics*, **35**, 151, 1995.
2. A. F. Turbak, "Nonwovens: Theory, Process, Performance, and Testing", Chap1, Tappi Press, Atlanta, 1986.
3. H. Fong, I. Chun, and D. H. Reneker, *Polymer*, **40**, 4585–4592, 1999.